

# 中国化工企业管理协会文件

中化企协[2021]52号

## 关于举办“2021 工业结晶技术研究与工艺、装备开发应用研讨会”的通知

### 各有关单位：

众多化工、医药产品及中间产品都是以晶体形态出现的，结晶是制药和化工、食品、材料、环保处理等领域中大规模生产最好又最经济的使用方法。因此，结晶技术的研究开发与装备设计放大的工程化应用实践尤为重要。

为促进国内结晶技术的研究进程与推广，交流结晶新技术、新工艺、新设备的应用，推动国内结晶技术的研究进程，改进结晶新工艺，节约能源消耗、提升目的产物质量，加强相关学术研究机构与企业应用开发方面的沟通与交流，解决实际生产中遇到的应用问题，中国化工企业管理协会联合上海工程技术大学、武汉科技大学化学与化工学院、华南理工大学化学化工学院将于2021年11月5日-7日在武汉市举办“2021 工业结晶技术研究与工艺、装备开发应用研讨会”，届时将邀请业内专家到会演讲，并围绕结晶技术与工艺工程化研究、先进设备的设计制造等议题进行专题交流；集思广益，深入探讨研发和应用前景及创新的合作机制。请各有关单位积极派员参加，现将有关事项通知如下：

### 一、组织机构：

主办单位：中国化工企业管理协会  
上海工程技术大学

武汉科技大学化学与化工学院

华南理工大学化学化工学院

**冠名单位：**（招募中……）

**协办单位：**（招募中……）

**支持单位：**国家工业结晶工程技术研究中心

国家结晶科学与工程国际联合研究中心

国家医药结晶工程技术研究中心

上海工程技术大学工业结晶技术研究中心

天津科技大学工业结晶与颗粒过程技术研究室

华南理工大学医药工程与结晶控制实验室

## **二、组织委员会：**

**大会主席：**尹秋响教授（天津大学）

龚俊波教授（天津大学）

郝红勋教授（天津大学）

**专家顾问团**（排名不分先后）：卫宏远教授（天津大学）、王学重教授（北京石油化工学院）、王海水教授（华南理工大学）、韩永生教授（中科院过程所）、李志宝教授（中科院过程所）、李军教授（四川大学）、任保增教授（郑州大学）、梅雪锋教授（上海药物所）、张海禄研究员（苏州纳米所）、任国宾教授（华东理工大学）、陈建新教授（河北工业大学）、王彦飞教授（天津科技大学）、姜晓滨教授（大连理工大学）、孙华教授（河北科技大学）、王龙虎教授（浙江大学）、欧阳金波副教授（东华理工大学）

**大会秘书长：**陆杰教授（上海工程技术大学）

张春桃教授（武汉科技大学）

张扬副教授（华南理工大学）

何志斌（中国化工企业管理协会）

## **三、时间地点：**

**时间：**2021年11月5日到7日（5日全天报到）

**地点：**武汉市（详细地址直接通知报名者）

## **四、会议费用：**

**会务费：**2500元/人（含会议费、资料费等）；同一企业报名2人以上2200元/人；学生代表1600元/人（凭有效学生证）。食宿统一安排，费用自理。

## **五、会议日程安排：**

11月5日：会议酒店全天报到；

11月6日——7日：特邀主题报告；

11月7日：青年学者论坛；

（详见会议第二轮通知，敬请关注.....）

## 六、会议主要研讨内容：

- 1、新型药物晶型与共晶开发策略、案例；
- 2、结晶技术在新材料领域中的研究与工艺开发；
- 3、工业固废资源化与分盐结晶；
- 4、结晶过程强化与新型结晶器设计、工程放大；
- 5、结晶过程的人工智能与先进制造；
- 6、工业结晶青年学者论坛。

## 七、参会对象：

从事制药和化工的生产、研究与应用的企业、研发公司、高等院校、科研院所科研人员；从事有机合成、晶型研究、工艺开发、药物制剂研发相关人员。各废水处理单位，石化、制药、电镀、皮革、纺织印染等工业用户单位技术人员以及结晶设备制造企业、工程公司等。

## 八、论文会刊征集：

本次大会将面向全国征集与主题相关的学术报告、论文、案例成果，印刷会刊（论文集）作为会议资料，请拟提交论文的人员在10月25日前将论文发至451996224@qq.com信箱。要求论文字数不超过5000字，文件格式为word文档。

## 九、组委会联系方式：

上海工程技术大学 陆 杰 15800851286

邮箱：dr.lujie@foxmail.com

武汉科技大学 张春桃 13986229280

邮箱：zhangchuntao@wust.edu.cn

华南理工大学 张 扬 13928735616

邮箱：zhangwu0704@163.com

电 话：010-57018457      010-58239605

传 真：010-57018457      010-58650149

联 系 人：周建魁      电子邮箱：451996224@qq.com

附 件：参会回执表



附件：

## 2021 工业结晶技术研究与工艺、装备开发应用研讨会回执表

单位名称					联系人	
地 址					邮 编	
姓 名	性别	职务	电 话	传真/E-mail		手 机
否参加辩论：是○ 否○						
辩论题目：						
住宿是否需要单间：是○ 否○			是否参加培训讨论：是○ 否○			
讨论内容：						
问题 提问：	1、					
	2、					
	3、					
是否提交论文：是○ 否○						
论文题目：						
电 话：010-57018457      传 真：010-57018457 联 系 人：周建魁              电子邮箱：451996224@qq.com						